

概述

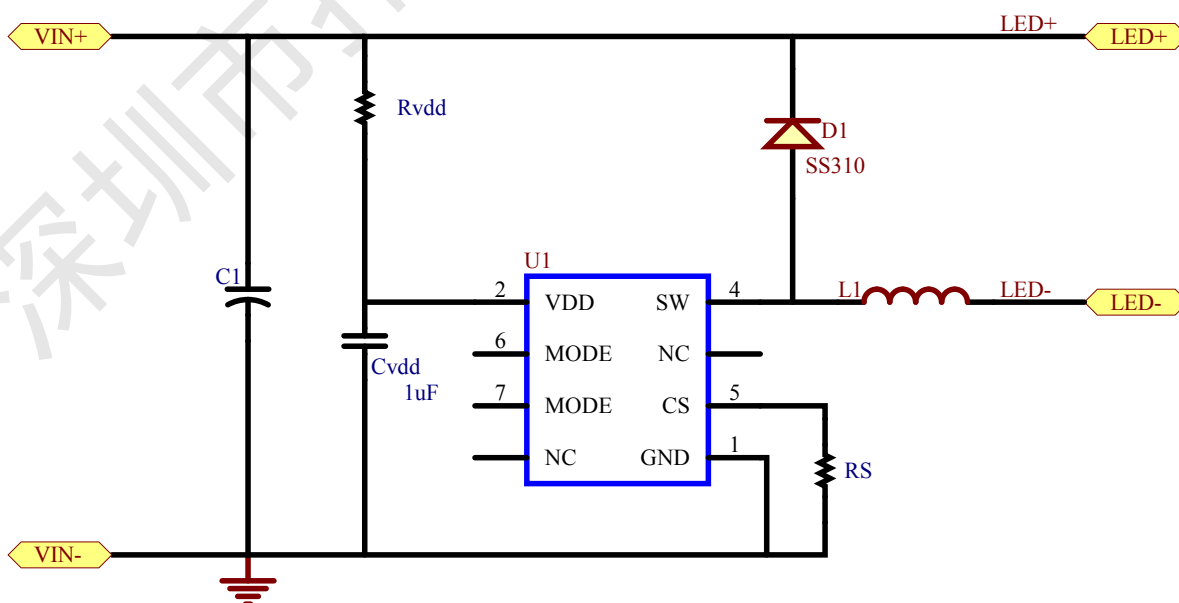
TY1001 是一款外围电路简单的 Buck 型平均电流检测模式的 LED 恒流驱动器，适用于 8-100V 电压范围的非隔离式大功率恒流 LED 驱动领域。

芯片采用固定频率 140k Hz 的 PWM 工作模式，利用平均电流检测模式，因此具有优异的负载调整率特性，高精度的输出电流特性。

芯片集成了高低亮功能，可以通过 MODE 端口实现高低亮功能切换。在 MODE 引脚悬空或接地时，为高亮模式，MODE 引脚接高电平时，为 1/2 电流的低亮模式。

此外芯片内部集成了 VDD 钳位稳压管以及过温保护电流等，减小了外围电路元件数量并提高了系统的可靠性。

应用电路



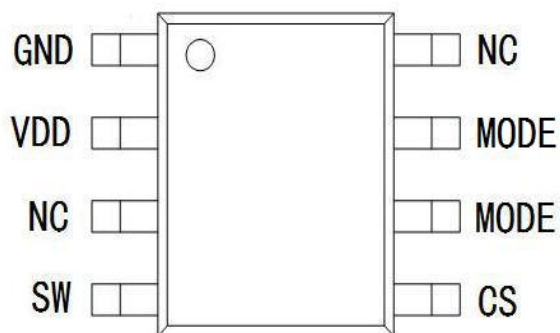
特点

- 宽输入电压范围：5- 100V
- 高效率：最高可达 93%
- 输出电流可调范围 100mA- 1.5A
- 内置 100V- MOS 管
- 平均电流检测模式
- 固定频率 140k Hz
- 内置 VDD 钳位稳压管
- 智能过温保护
- 封装：ESOP-8

应用领域

- 电瓶车照明，汽车照明
- 直流或交流输入 LED 驱动
- 大功率 LED 照明
- LED 背光等

管脚配置



管脚定义

管脚号	管脚名称	描述
1	GND	芯片地
2	VDD	芯片电源
3	NC	-
4	SW	功率 MOS 管 Drain 端
5	CS	电感电流检测脚
6	MODE	高低亮选择脚。MODE 悬空/接地 LED 全亮，MODE 接高电 平 LED 半亮输出。
7	MODE	
8	NC	-
-	底焊盘	接 SW 脚

订货信息

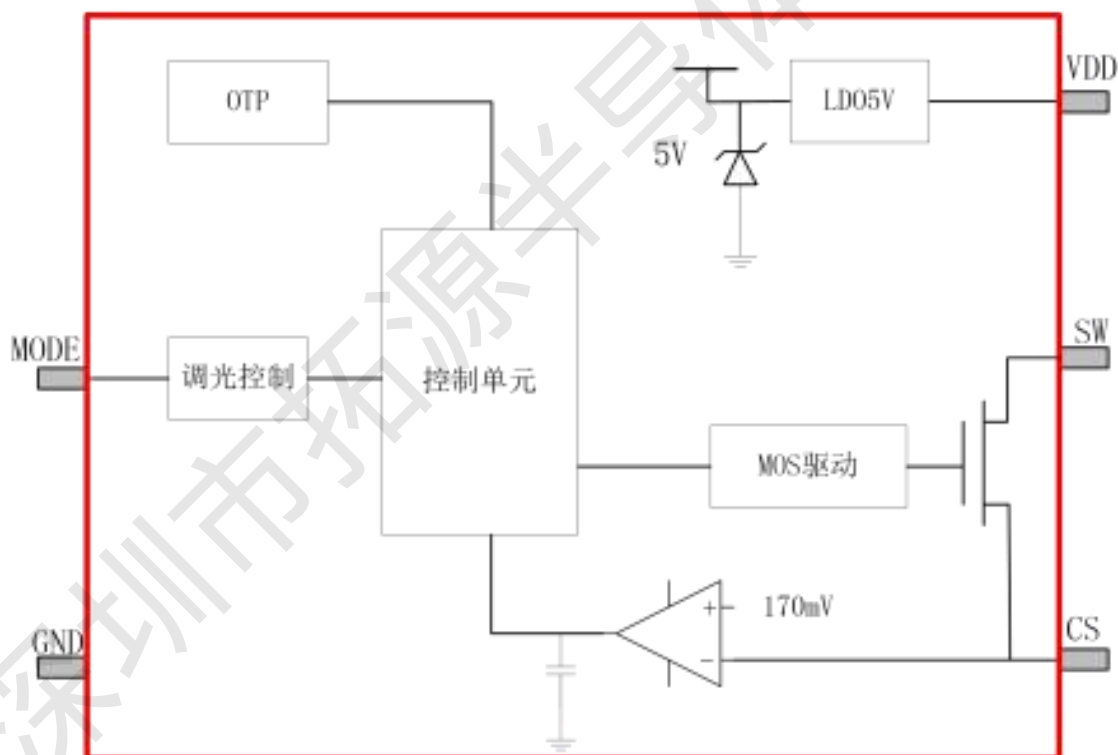
型号	封装	包装形式	丝印
TY1001	ESOP8	3000PCS/盘	TY1001或白片

极限参数

符号	描述	参数范围	单位
VDD	芯片工作电源	-0.3~6.0	V
Vcs	MODE 和 CS 输入电压	-0.3~6.0	V
Vsw	SW 脚最大电压	100	V
TA	工作温度	-20~125	°C
TSTG	存储温度	-40~150	°C
ESD	HBM 人体放电模式	>2	KV

注：极限参数是指工作在上表极限条件下可能会影响器件的可靠性；超过上表中规定的工作范围可能会导致器件损坏。

内部电路方框图



电气特性

(除非特殊说明, 下列条件均为 VDD=5.4V, TA=25°C)

符号	说明	测试条件	范围			单位
			最小	典型	最大	
VDD 工作部分						
I _{DD}	工作电流	F _{sw} =140k Hz	-	1.8	-	mA
I _Q	静态电流	VDD=5V		300		uA
VDD_clamp	VDD 钳位电压	I _{VDD} <10mA	-	5.4	-	V
V _{UVLO}	欠压保护电压	Rising		3.4		V
VDD_HYS	欠压保护迟滞			0.2		V
CS 输入部分						
V _{CS}	过流判断阈值			400		mV
V _{REF}	恒流控制电压		162	170	178	mV
T _{LEB}	LEB 时间		-	200	-	nS
F _{sw}	工作频率			140		kHz
MODE 端口						
R_MODE	MODE 下拉电阻			40		Kohm
过温保护						
T _{OTP}	过温保护阈值	过温降电流的方式-	-	140	-	°C



应用说明

TY1001 是一款外围电路简单的降压式平均电流型 LED 恒流驱动器，适用于 8-100V 电压范围的非隔离式恒流 LED 驱动领域。典型工作频率为 140kHz，通过对 CS 端口的电流采样来实现精准的电流控制，拓展了系统应用。

输出电流

输出电流由芯片内部的误差放大器采样并且和内部的 0.17V 进行比较以及误差放大，从而实现系统的恒流控制，输出电流公式如下：

$$I_{out} = \frac{0.17V}{RCS} A$$

其中 I_{out} 为输出电流， Rcs 为系统的检流电阻。

芯片启动

系统上电后通过启动电阻对连接于电源引脚 VDD 的电容充电，当电源电压高于 3.4V 后，芯片电路开始工作，直到 VDD 端口电压稳定达到钳位电压 5.4V 左右，芯片的供电电流主要有 VDD 端口接入的电阻 RVDD 提供。

MODE 设置

通过给 MODE 设置不同电平，可以让芯片实现不同的亮度功能。

当 MODE 外接电阻拉高至 VDD 时，芯片进入 1/2 低亮模式，MODE 悬空或接地时，芯片进入高亮工作模式。

电感选择

由于芯片原理设定，不同的电感值，会影响到电感纹波大小及连续或非连续工作模式。若工作在临界模式时的电感值为：

$$L_{BCM} = \frac{V_{LED} \times (V_{in} - V_{LED})}{2 V_{in} I_{LED} f_{sw}}$$

为保证系统的输出恒流特性，应用当中电感值的选择要大于 L_{BCM} ，电感电流应工作在连续模式。

续流二极管

注意续流二极管的额定平均电流应大于流过二极管的平均电流。平均电流计算公式如下：

$$I_{avg_diode} = I_{OUT} \times \frac{t_{OFF}}{t_{ON} + t_{OFF}}$$

注意，二极管应具有承受反向峰值电压的能力。建议选择反向额定电压大于 V_{IN} 的二极管。为了提高效率，建议选择快恢复的肖特基二极管。

VDD 供电电阻

芯片的主要是通过一个供电电阻 RVDD 到芯片 VDD 提供芯片的工作电流，通常情况下，VDD 满足

$$VDD = VIN - I_D \times R_{VDD}$$

公式中可以看出，RVDD 过大会导致系统供电不足，过小则会导致功耗过大、芯片过热。

VDD 旁路电容

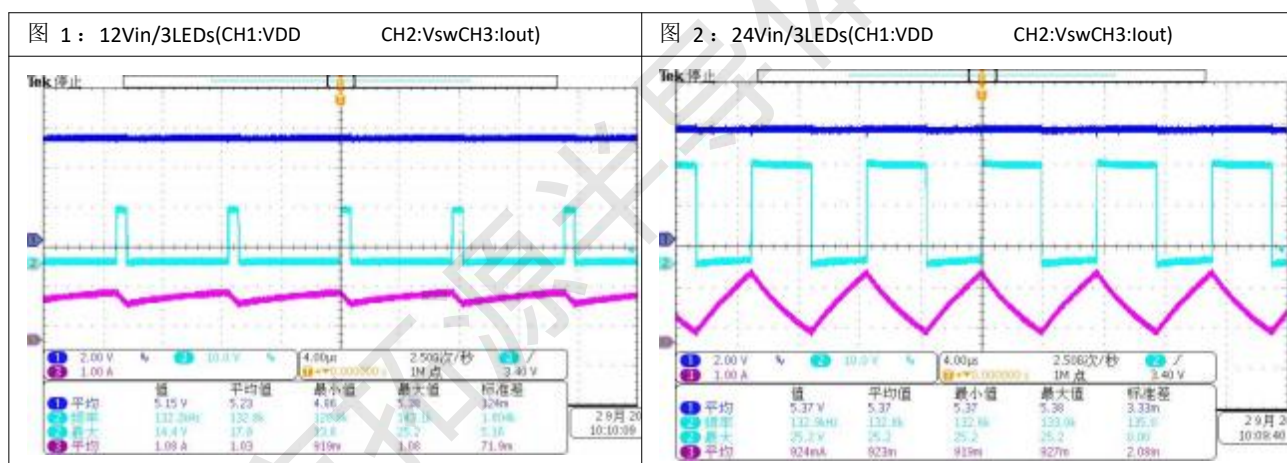
VDD 引脚需要并联一个 0.47uF 以上的旁路电容。PCB 布板的时候 VDD 电容需要紧挨着端口布局。

过温保护

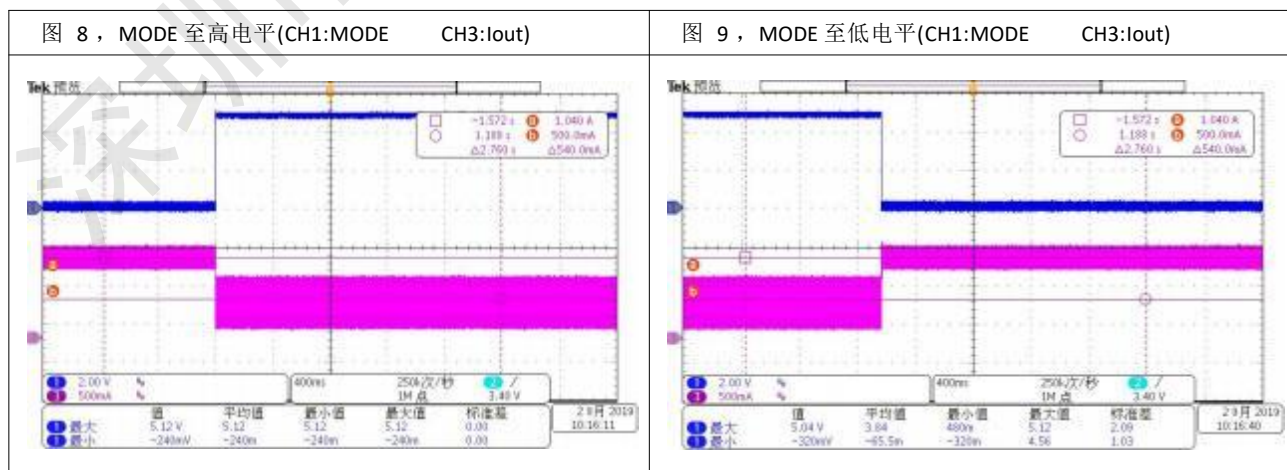
当芯片温度过高时，系统会限制输入电流峰值，典型情况下当芯片内部温度超过 140 度以上时，过温调节开始起作用；随温度升高输入峰值电流逐渐减小，从而限制输入功率，增强系统可靠性。

工作波形

稳态波形



MODE 调光波形





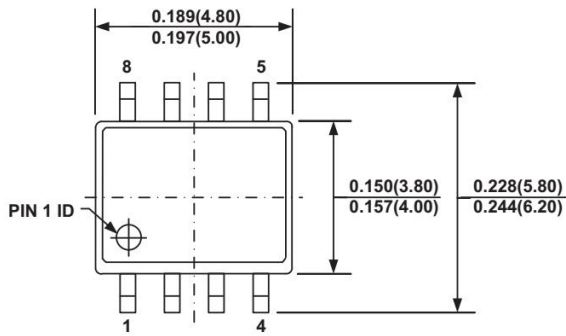
PCB 设计注意事项

一个好的 PCB 设计能够最大程度地提高系统的稳定性、终端产品的量产良率。为了提高 TY1001 系统 PCB 的设计水准，请尽可能遵循以下布局布线规则：

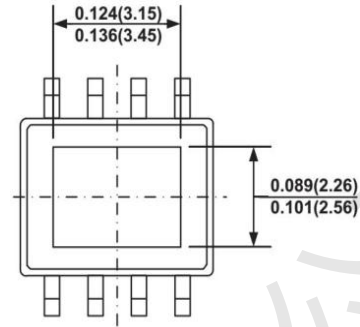
1. 芯片SW 端与续流二极管、功率电感的布线覆铜尽可能长度短、线宽大；
2. 芯片SW 端与CS 检流电阻的布线覆铜，CS 检流电阻与输入电容 GND 的布线覆铜，都应尽可能长度短、线宽大；
3. 芯片的 VDD 电容靠近芯片布局，VDD 电容的 GND 端与 CS 检流电阻 GND 端保持单点连接；
4. 系统的输入电容尽可能靠近 TY1001 系统布局，保证输入电容达到最好的滤波效果。



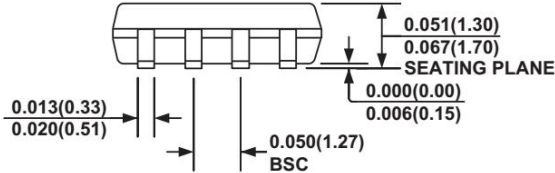
封装信息



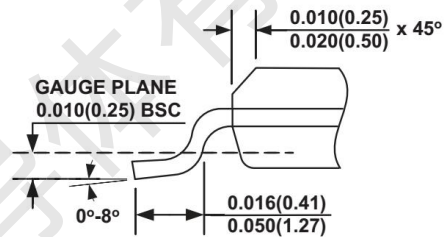
Top View



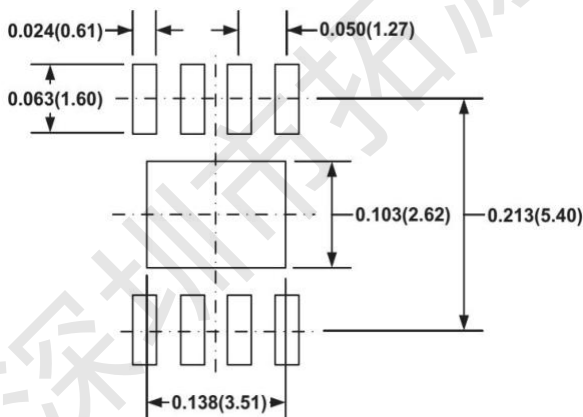
Bottom View



Front View



Detail



Land Pattern

注：

- 1) 尺寸单位：前面单位是英寸，括号内单位是毫米；
- 2) 封装尺寸不包括模具溢料尺寸；
- 3) 示意图跟实物不是成比例。